工业和信息化部

2018年第三季度推荐性国家标准制修订计划

（征求意见稿）

工业和信息化部科技司

二○一八年八月

2018年第三季度推荐性国家标准制修订计划汇总表

| 申报部门 | | 行业 | 合计 | 性质 | | | 制修订 | | 标准类别 | | | | | 采用国际和国外先进标准数 | 重点 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强制 | 推荐 | 指导 | 制定 | 修订 | 节能与综合利用 | 工程 建设 | 安全 生产 | 产品类 | 标准 样品 |
|  | 合计 |  | **52** | **0** | **52** | **0** | **42** | **10** | **1** | **0** | **0** | **51** | **0** | **45** | **0** |
| **节能与综合利用司** | **1** | **电子** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **电子信息司** | **51** | **电子** | **51** | **0** | **51** | **0** | **41** | **10** | **0** | **0** | **0** | **51** | **0** | **45** | **0** |

目 录

**电子行业标准项目计划表 4**

半导体器件 4

磁性元件与铁氧体材料 6

电子测量仪器 7

电子技术 8

频率控制和选择用压电器件 9

平板显示器件 10

太阳光伏能源系统 12

音频、视频及多媒体系统与设备 13

印制电路 14

有或无电气继电器 17

节能与综合利用 18

| 2018电子行业标准项目计划表  半导体器件 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **申报号** | **项目名称** | **性质** | **制修** **订** | **代替标准** | **采标情况** | **完成** **年限** | **部内主管司局** | **技术委员会或** **技术归口单位** | **主要起草单位** | **备注** |
|  | [GSJCPZT0107-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01072018) | 半导体器件 第14-2部分：半导体传感器 霍尔元件 | 推荐 | 制定 |  | IEC 60747-14-2:2000,IDT | 2020 | 电子信息司 | 全国半导体器件标准化技术委员会 | 中国电子技术标准化研究院 |  |
|  | [GSJCPZT0108-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01082018) | 半导体器件表面锡和锡合金镀层的锡须环境接收要求 | 推荐 | 制定 |  | IEC 62483:2013,IDT | 2020 | 电子信息司 | 全国半导体器件标准化技术委员会 | 中国电子科技集团第十三研究所 |  |
|  | [GSJCPZT0109-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01092018) | 半导体器件 第16-10部分：单片微波集成电路技术可接收程序 | 推荐 | 制定 |  | IEC 60747-16-10:2004,IDT | 2020 | 电子信息司 | 全国半导体器件标准化技术委员会 | 中国电子科技集团第十三研究所、工业和信息化部电子第五研究所 |  |
|  | [GSJCPZT0110-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01102018) | 半导体器件 第14-4部分：半导体传感器-加速度计 | 推荐 | 制定 |  | IEC 60747-14-4 Ed1.0:2011,IDT | 2020 | 电子信息司 | 全国半导体器件标准化技术委员会 | 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司、美新半导体（无锡）有限公司、苏州明皜传感科技有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、苏州敏芯微电子技术有限公司、江苏艾特曼电子科技有限公司、国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟 |  |
|  | [GSJCPXT0111-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPXT01112018) | 半导体器件 分立器件 第7部分：双极型晶体管 | 推荐 | 修订 | GB/T 4587-1994 | IEC 60747-7:2010,IDT | 2020 | 电子信息司 | 全国半导体器件标准化技术委员会 | 石家庄天林石无二电子有限公司、中国电科第13研究所 |  |
|  | [GSJCPZT0112-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01122018) | 半导体器件 机械和气候试验方法 第29部分：闩锁试验 | 推荐 | 制定 |  | IEC 60749-29 Ed2.0:2011,IDT | 2020 | 电子信息司 | 全国半导体器件标准化技术委员会 | 工业和信息化部电子五所 |  |
|  | [GSJCPZT0113-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01132018) | 半导体器件 第16-5部分：微波集成电路 振荡器 | 推荐 | 制定 |  | IEC 60747-16-5:2013,IDT | 2020 | 电子信息司 | 全国半导体器件标准化技术委员会 | 中国电子科技集团第十三研究所 |  |
|  | [GSJCPZT0114-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01142018) | 半导体器件 第16-2部分：微波集成电路 预分频器 | 推荐 | 制定 |  | IEC 60747-16-2:2007,IDT | 2020 | 电子信息司 | 全国半导体器件标准化技术委员会 | 中国电子科技集团第十三研究所 |  |
|  | [GSJCPZT0115-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01152018) | 半导体器件 第16-3部分：微波集成电路 变频器 | 推荐 | 制定 |  | IEC 60747-16-3:2010,IDT | 2020 | 电子信息司 | 全国半导体器件标准化技术委员会 | 中国电子科技集团第十三研究所 |  |
|  | [GSJCPZT0116-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01162018) | 半导体器件 集成电路 第20部分：膜集成电路和混合膜集成电路总规范 第1篇：内部目检要求 | 推荐 | 制定 |  | IEC 60748-20-1:1994,IDT | 2020 | 电子信息司 | 全国半导体器件标准化技术委员会 | 中国电子科技集团第四十三研究所 |  |
|  | [GSJCPZT0117-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01172018) | 半导体器件 第16-4部分：微波集成电路 开关 | 推荐 | 制定 |  | IEC 60747-16-4:2004,IDT | 2020 | 电子信息司 | 全国半导体器件标准化技术委员会 | 中国电子科技集团公司第55研究所 |  |
|  | [GSJCPZT0118-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01182018) | 集成电路 电磁抗扰度测量 第8部分：辐射抗扰度测量 带状线法 | 推荐 | 制定 |  | IEC 62132-8:2012,IDT | 2020 | 电子信息司 | 全国半导体器件标准化技术委员会 | 中国电子技术标准化研究院 |  |
|  | [GSJCPZT0119-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01192018) | 集成电路 脉冲抗扰度测量 第3部分：非同步瞬态注入法 | 推荐 | 制定 |  | IEC 62215-3:2013,IDT | 2020 | 电子信息司 | 全国半导体器件标准化技术委员会 | 中国电子技术标准化研究院 |  |

| 2018电子行业标准项目计划表  磁性元件与铁氧体材料 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **申报号** | **项目名称** | **性质** | **制修** **订** | **代替标准** | **采标情况** | **完成** **年限** | **部内主管司局** | **技术委员会或** **技术归口单位** | **主要起草单位** | **备注** |
|  | [GSJCPXT0120-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPXT01202018) | 电工术语 磁性材料与元件 | 推荐 | 修订 | GB/T 9637-2001 | IEC 60050-221 AMD3:2007,IDT | 2020 | 电子信息司 | 全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会 | 中国电子科技集团公司第九研究所、电子科技大学 |  |

| 2018电子行业标准项目计划表  电子测量仪器 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **申报号** | **项目名称** | **性质** | **制修** **订** | **代替标准** | **采标情况** | **完成** **年限** | **部内主管司局** | **技术委员会或** **技术归口单位** | **主要起草单位** | **备注** |
|  | [GSJCPZT0121-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01212018) | 电磁环境测试系统通用要求 | 推荐 | 制定 |  |  | 2020 | 电子信息司 | 全国电子测量仪器标准化技术委员会 | 中电科仪器仪表有限公司、中国电子科技集团公司第四十一研究所、中国电子技术标准化研究院、山东省标准化研究院、太原卫星发射中心、国网武汉高压研究院、国家无线电频谱管理研究所、中国电子科技集团公司第二十二研究所、山东大学、西安电子科技大学 |  |
|  | [GSJCPZT0122-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01222018) | 电磁环境测试系统配置 | 推荐 | 制定 |  |  | 2020 | 电子信息司 | 全国电子测量仪器标准化技术委员会 | 中电科仪器仪表有限公司、中国电子科技集团公司第四十一研究所、中国电子技术标准化研究院、山东省标准化研究院、太原卫星发射中心、国网武汉高压研究院、国家无线电频谱管理研究所、中国电子科技集团公司第二十二研究所、山东大学、西安电子科技大学 |  |
|  | [GSJCPZT0123-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01232018) | 自动测试系统通用技术要求 | 推荐 | 制定 |  |  | 2020 | 电子信息司 | 全国电子测量仪器标准化技术委员会 | 中电科仪器仪表有限公司、中国电子科技集团公司第四十一研究所、中国电子技术标准化研究院、上海市计量测试技术研究院、电子科技大学 |  |

| 2018电子行业标准项目计划表  电子技术 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **申报号** | **项目名称** | **性质** | **制修** **订** | **代替标准** | **采标情况** | **完成** **年限** | **部内主管司局** | **技术委员会或** **技术归口单位** | **主要起草单位** | **备注** |
|  | [GSJCPZT0124-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01242018) | 半导体器件 第5-7部分：光电子器件-光电二极管和光电晶体管 | 推荐 | 制定 |  | IEC 60747-5-7:2016,IDT | 2020 | 电子信息司 | 工业和信息化部电子工业标准化研究院 | 中国电子技术标准化研究院 |  |
|  | [GSJCPZT0125-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01252018) | 半导体器件 微电子机械器件 第2部分：薄膜材料的拉伸试验方法 | 推荐 | 制定 |  | IEC 62047-2:2006,IDT | 2020 | 电子信息司 | 工业和信息化部电子工业标准化研究院 | 河北美泰电子科技有限公司 |  |
|  | [GSJCPZT0126-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01262018) | 半导体器件 微电子机械器件 第3部分：拉伸试验用的薄膜标准试验片 | 推荐 | 制定 |  | IEC 62047-3:2006,IDT | 2020 | 电子信息司 | 工业和信息化部电子工业标准化研究院 | 河北美泰电子科技有限公司 |  |

| 2018电子行业标准项目计划表  频率控制和选择用压电器件 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **申报号** | **项目名称** | **性质** | **制修** **订** | **代替标准** | **采标情况** | **完成** **年限** | **部内主管司局** | **技术委员会或** **技术归口单位** | **主要起草单位** | **备注** |
|  | [GSJCPXT0127-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPXT01272018) | 有质量评定的声表面波滤波器 第2部分：使用指南 | 推荐 | 修订 | GB/T 27700.2-2011 | IEC 60862-2:2012,IDT | 2020 | 电子信息司 | 全国频率控制和选择用压电器件标准化技术委员会 | 中电科技德清华莹电子有限公司、嘉兴佳利电子有限公司、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 |  |
|  | [GSJCPXT0128-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPXT01282018) | 有质量评定的声表面波滤波器 第1部分：总规范 | 推荐 | 修订 | GB/T 27700.1-2011 | IEC 60862-1:2015,IDT | 2020 | 电子信息司 | 全国频率控制和选择用压电器件标准化技术委员会 | 中国电子科技集团公司第二十六研究所、北京航天微电科技有限公司、嘉兴佳利有限公司 |  |
|  | [GSJCPZT0129-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01292018) | 有质量评定的射频体声波滤波器 第1部分：总规范 | 推荐 | 制定 |  | IEC 62575-1:2015,IDT | 2020 | 电子信息司 | 全国频率控制和选择用压电器件标准化技术委员会 | 中国电子科技集团公司第二十六研究所、中电科技德清华蓥电子有限公司、深圳麦捷微电子股份有限公司 |  |
|  | [GSJCPZT0130-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01302018) | 有质量评定的射频体声波滤波器 第2部分：使用指南 | 推荐 | 制定 |  | IEC 62575-2:2012,IDT | 2020 | 电子信息司 | 全国频率控制和选择用压电器件标准化技术委员会 | 北京航天微电科技有限公司、深圳麦捷微电子科技股份有限公司、 中电科技德清华莹电子有限公司 |  |

| 2018电子行业标准项目计划表  平板显示器件 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **申报号** | **项目名称** | **性质** | **制修** **订** | **代替标准** | **采标情况** | **完成** **年限** | **部内主管司局** | **技术委员会或** **技术归口单位** | **主要起草单位** | **备注** |
|  | [GSJCPXT0131-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPXT01312018) | 液晶显示器件 第2部分：液晶显示模块分规范 | 推荐 | 修订 | GB/T 18910.2-2003 | IEC 61747-2:2015,IDT | 2020 | 电子信息司 | 全国平板显示器件标准化技术委员会 | 上海天马微电子有限公司 、天马微电子股份有限公司、京东方科技集团股份有限公司、青岛海信电器股份有限公司、中国电子技术标准化研究院 |  |
|  | [GSJCPXT0132-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPXT01322018) | 液晶显示器件 第2-1部分：无源矩阵单色液晶显示模块 空白详细规范 | 推荐 | 修订 | GB/T 18910.21-2007 | IEC 61747-2-1:2013,IDT | 2020 | 电子信息司 | 全国平板显示器件标准化技术委员会 | 天马微电子股份有限公司、上海天马微电子有限公司 、京东方科技集团股份有限公司、深圳市华星光电技术有限公司、中国电子技术标准化研究院 |  |
|  | [GSJCPXT0133-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPXT01332018) | 液晶显示器件 第2-2部分：彩色矩阵液晶显示模块 空白详细规范 | 推荐 | 修订 | GB/T 18910.22-2008 | IEC 61747-2-2:2014,IDT | 2020 | 电子信息司 | 全国平板显示器件标准化技术委员会 | 深圳市华星光电技术有限公司、华东师范大学、京东方科技集团股份有限公司、青岛海信电器股份有限公司、天马微电子股份有限公司、太斗（深圳）智能科技股份有限公司、中国电子技术标准化研究院 |  |
|  | [GSJCPZT0134-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01342018) | 显示光源组件 第1-2部分：术语和文字符号 | 推荐 | 制定 |  | IEC 62595-1-2:2015,IDT | 2020 | 电子信息司 | 全国平板显示器件标准化技术委员会 | 青岛海信电器股份有限公司、中国电子技术标准化研究院 |  |
|  | [GSJCPXT0135-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPXT01352018) | 液晶显示器件 第3部分：液晶显示屏分规范 | 推荐 | 修订 | GB/T 18910.3-2008 | IEC 61747-3:2015,IDT | 2020 | 电子信息司 | 全国平板显示器件标准化技术委员会 | 中国电子技术标准化研究院 |  |
|  | [GSJCPZT0136-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01362018) | 激光显示器件 第5-4部分：彩色散斑的光学测试方法 | 推荐 | 制定 |  | IEC 62906-5-4:2017,IDT | 2020 | 电子信息司 | 全国平板显示器件标准化技术委员会 | 华东师范大学、海信电器股份有限公司、杭州浙大三色仪器有限公司、东南大学、中国计量科学研究院、中国电子技术标准化研究院 |  |

| 2018电子行业标准项目计划表  太阳光伏能源系统 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **申报号** | **项目名称** | **性质** | **制修** **订** | **代替标准** | **采标情况** | **完成** **年限** | **部内主管司局** | **技术委员会或** **技术归口单位** | **主要起草单位** | **备注** |
|  | [GSJCPZT0137-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01372018) | 光伏发电系统 电力转换设备电磁兼容性（EMC）要求和试验方法 | 推荐 | 制定 |  | IEC 62920:2017,IDT | 2020 | 电子信息司 | 全国太阳光伏能源系统标准化技术委员会 | 中国电子技术标准化研究院、苏州泰思特电子科技有限公司等 |  |

| 2018电子行业标准项目计划表  音频、视频及多媒体系统与设备 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **申报号** | **项目名称** | **性质** | **制修** **订** | **代替标准** | **采标情况** | **完成** **年限** | **部内主管司局** | **技术委员会或** **技术归口单位** | **主要起草单位** | **备注** |
|  | [GSJCPXT0138-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPXT01382018) | 号筒扬声器 测量方法 | 推荐 | 修订 | GB/T 14475-1993 |  | 2020 | 电子信息司 | 全国音频、视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会 | 江苏省电子信息产品质量监督检验研究院、泰兴扬声电子有限公司、中国电子技术标准化研究院、无锡杰夫电声有限公司 |  |
|  | [GSJCPXT0139-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPXT01392018) | 号筒扬声器 通用规范 | 推荐 | 修订 | GB/T 14474-1993 |  | 2020 | 电子信息司 | 全国音频、视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会 | 江苏省电子信息产品质量监督检验研究院、泰兴扬声电子有限公司、中国电子技术标准化研究院、无锡杰夫电声有限公司 |  |
|  | [GSJCPZT0140-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01402018) | 智能硬件术语及分类法 | 推荐 | 制定 |  |  | 2020 | 电子信息司 | 全国音频、视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会 | 中国电子技术标准化研究院 |  |

| 2018电子行业标准项目计划表  印制电路 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **申报号** | **项目名称** | **性质** | **制修** **订** | **代替标准** | **采标情况** | **完成** **年限** | **部内主管司局** | **技术委员会或** **技术归口单位** | **主要起草单位** | **备注** |
|  | [GSJCPZT0141-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01412018) | 印制电路及其他内连接结构用材料 第2-33部分：覆铜或不覆铜的增强基材-改性或无改性无卤树脂系统限定介电常数（1GHz εr ≤4.1）和燃烧性能（垂直燃烧试验）玻璃纤维布覆铜箔层压板 | 推荐 | 制定 |  | IEC 61249-2-33:2009,MOD | 2020 | 电子信息司 | 全国印制电路标准化技术委员会 | 浙江华正新材料股份有限公司、咸阳瑞德科技股份有限公司、中国电子技术标准化研究院 |  |
|  | [GSJCPZT0142-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01422018) | 印制电路及其他内连接结构用材料 第2-30部分：覆铜或不覆铜的增强基材—限定燃烧性的玻璃纤维布增强氰酸酯改性无卤环氧覆铜箔层压板 | 推荐 | 制定 |  | IEC 61249-2-30:2012,MOD | 2020 | 电子信息司 | 全国印制电路标准化技术委员会 | 广东生益科技股份有限公司、国家电子电路基材工程技术研究中心、中国电子技术标准化研究院 |  |
|  | [GSJCPZT0143-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01432018) | 印制电路及其他内连接结构用材料 第2-31部分：覆铜或不覆铜的增强基材—改性或无改性卤化树脂系统限定介电常数（等于或小于1GHz的4.1）和燃烧性能（垂直燃烧试验）的玻璃纤维布覆铜箔层压板 | 推荐 | 制定 |  | IEC 61249-2-31:2009,MOD | 2020 | 电子信息司 | 全国印制电路标准化技术委员会 | 广东生益科技股份有限公司、国家电子电路基材工程技术研究中心、中国电子技术标准化研究院 |  |
|  | [GSJCPZT0144-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01442018) | 印制电路及其他内连接结构用材料 第2-32部分：覆铜或不覆铜的增强基材—改性或无改性卤化树脂系统限定介电常数（等于或小于1GHz的3.7）和燃烧性能（垂直燃烧试验）的玻璃纤维布覆铜箔层压板 | 推荐 | 制定 |  | IEC 61249-2-32:2009,MOD | 2020 | 电子信息司 | 全国印制电路标准化技术委员会 | 广东生益科技股份有限公司、国家电子电路基材工程技术研究中心、中国电子技术标准化研究院 |  |
|  | [GSJCPZT0145-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01452018) | 印制板及内连接结构用材料 第2-43部分：覆或不覆铜的增强基材-无铅装联用限定燃烧性（垂直燃烧）的纤维素纸有/无编制E玻璃布增强无卤环氧覆铜箔层压板 | 推荐 | 制定 |  | IEC 61249-2-43:2016,MOD | 2020 | 电子信息司 | 全国印制电路标准化技术委员会 | 广东生益科技股份有限公司、国家电子电路基材工程技术研究中心、中国电子技术标准化研究院 |  |
|  | [GSJCPZT0146-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01462018) | 印制板及内连接结构用材料 第2-44部分：覆或不覆铜的增强基材-无铅装联用限定燃烧性（垂直燃烧）的有/无编制E玻璃布增强无卤环氧覆铜箔层压板 | 推荐 | 制定 |  | IEC 61249-2-44:2016,MOD | 2020 | 电子信息司 | 全国印制电路标准化技术委员会 | 广东生益科技股份有限公司、国家电子电路基材工程技术研究中心、中国电子技术标准化研究院 |  |
|  | [GSJCPZT0147-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01472018) | 印制电路及其他内连接结构用材料 第2-34部分：覆铜或不覆铜的增强基材—改性或无改性无卤化树脂系统限定介电常数（等于或小于1GHz的3.7）和燃烧性能（垂直燃烧试验）的玻璃纤维布覆铜箔层压板 | 推荐 | 制定 |  | IEC 61249-2-34:2009,MOD | 2020 | 电子信息司 | 全国印制电路标准化技术委员会 | 陕西生益科技有限公司 |  |
|  | [GSJCPZT0148-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01482018) | LSI—封装—印制板共通设计结构 | 推荐 | 制定 |  | IEC 63055:2016,MOD | 2020 | 电子信息司 | 全国印制电路标准化技术委员会 | 中国电子科技集团公司第十五研究所 |  |
|  | [GSJCPZT0149-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01492018) | 电子材料、印制板和印制板组装件试验方法 第3-719部分：互连结构（印制板）测试方法 温度循环状态下检测镀覆孔单孔电阻变化 | 推荐 | 制定 |  | IEC 61189-3-719:2016,MOD | 2020 | 电子信息司 | 全国印制电路标准化技术委员会 | 麦可罗泰克（常州）产品服务有限公司、无锡江南计算技术研究所、 生益电子股份有限公司、中国电子标准化研究院 |  |
|  | [GSJCPZT0150-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01502018) | 印制电路用处理E玻璃纤维布规范 | 推荐 | 制定 |  | IEC 61249-6-3:2011,MOD | 2020 | 电子信息司 | 全国印制电路标准化技术委员会 | 河南光远新材料股份有限公司、咸阳瑞德科技有限公司、中国电子标准化研究院 |  |
|  | [GSJCPZT0151-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01512018) | 球栅阵列和盘栅阵列焊点空洞的评估要求及测试方法 | 推荐 | 制定 |  | IEC 61191-6:2010,MOD | 2020 | 电子信息司 | 全国印制电路标准化技术委员会 | 中国电子科技集团公司第二十研究所 |  |
|  | [GSJCPZT0152-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01522018) | 印制板组件用绝缘材料的性能和鉴定 | 推荐 | 制定 |  | IEC 61249-8-1:2014,MOD | 2020 | 电子信息司 | 全国印制电路标准化技术委员会 | 江苏广信感光新材料股份有限公司、江南大学、中国电子标准化研究所、中国电科20研究所、工信部五所 |  |
|  | [GSJCPZT0153-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01532018) | 质量评估系统 第2部分：电子元件和包装件检验用抽样检验方法的选择和使用 | 推荐 | 制定 |  | IEC 61193-2:2007,MOD | 2020 | 电子信息司 | 全国印制电路标准化技术委员会 | 中国电子标准化研究院、中国电科20研究所、中国电科15研究所 |  |
|  | [GSJCPZT0154-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01542018) | 高亮度LED用印制板热导率测试方法 | 推荐 | 制定 |  | IEC 61189-3-913:2016,MOD | 2020 | 电子信息司 | 全国印制电路标准化技术委员会 | 珠海方正科技高密电子有限公司、中国电子标准化研究院、浙江华正、临安鹏宇、广东生益科技 |  |
|  | [GSJCPZT0155-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01552018) | 表面安装技术 第4部分：湿敏器件的处理、标记、包装和分类 | 推荐 | 制定 |  | IEC 61760-4:2015,MOD | 2020 | 电子信息司 | 全国印制电路标准化技术委员会 | 深南电路有限公司、中国电子技术标准化研究院 |  |

| 2018电子行业标准项目计划表  有或无电气继电器 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **申报号** | **项目名称** | **性质** | **制修** **订** | **代替标准** | **采标情况** | **完成** **年限** | **部内主管司局** | **技术委员会或** **技术归口单位** | **主要起草单位** | **备注** |
|  | [GSJCPZT0156-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01562018) | 基础机电继电器 第2-1部分：可靠性-B10值验证程序 | 推荐 | 制定 |  | IEC 61810-2-1:2017,IDT | 2020 | 电子信息司 | 全国有或无电气继电器标准化技术委员会 | 厦门宏发电声股份有限公司、哈尔滨工业大学、中国电子技术标准化研究院 |  |
|  | [GSJCPZT0157-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJCPZT01572018) | 基础机电继电器 第2部分：可靠性 | 推荐 | 制定 |  | IEC 61810-2:2017,IDT | 2020 | 电子信息司 | 全国有或无电气继电器标准化技术委员会 | 厦门宏发电声股份有限公司、哈尔滨工业大学、中国电子技术标准化研究院 |  |

| 2018电子行业标准项目计划表  节能与综合利用 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **申报号** | **项目名称** | **性质** | **制修** **订** | **代替标准** | **采标情况** | **完成** **年限** | **部内主管司局** | **技术委员会或** **技术归口单位** | **主要起草单位** | **备注** |
|  | [GSJJNZT0158-2018](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GSJJNZT01582018) | 高性能存储器能耗测试方法 | 推荐 | 制定 |  |  | 2019 | 节能与综合利用司 | 中国电子技术标准化研究院 | 中国电子技术标准化研究院、北京越洋紫晶数据科技有限公司、杭州华澜微电子股份有限公司等 | 重点 |